

ASM Pacific

ASM太平洋科技有限公司（ASMPT）是领先的半导体和电子行业的综合解决方案供应商。三个核心业务领域均具有市场领先的地位。ASMPT足迹遍布全球30多个国家，集团持续发挥自身在国际业务网络与资源方面的优势，推动其主要业务的增长——后工序设备，物料和SMT解决方案业务份部。

ASMPT于1975年在香港成立，集团是全球为半导体封装及电子产品生产的所有工艺步骤提供技术和解决方案的设备制造商，包括从半导体封装材料和后段（芯片集成、焊接、封装）到SMT工艺。全球并无其他设备供应商拥有类似的产品组合及对装嵌及SMT程序的广泛知识及经验。

后工序设备业务生产及提供半导体装嵌及封装设备，应用于微电子、半导体、光电子及光电市场。其提供多元化产品如固晶系统、焊线系统、滴胶系统、切筋及成型系统及生产线设备。物料业务生产及提供半导体封装材料，由引线框架部和模塑互连基板部构成。SMT解决方案业务负责为SMT、半导体和太阳能市场开发和分销专业的DEKE印刷机，以及SIP LACE SMT贴装解决方案。

ASMPT总部位于新加坡，自1989年起在香港联交所上市。

本文链接：https://dqcm.net/wenan/asm_paci-655395.html